

# B77 硬件接口手册

#### 版权所有

上海亮衡信息科技有限公司

本资料及其包含的所有内容为上海亮衡信息科技有限公司所有,受中国法律及适用之国际公约中有关著作权法律的保护。未经上海亮衡信息科技有限公司书面授权,任何人不得以任何形式复制、传播、散布、改动或以其它方式使用本资料的部分或全部内容,违者将被依法追究责任。

# 文档更新记录

日期	版本	变更内容	备注
2014-11-24	1.0.0	正式版	
2015-05-11	1.0.1	修订	
2015-05-22	1.1.0	修订	
2016-06-03	1.1.1	修订	修改管脚分布图错误

# 目录

目表	灵		错误!未定义书签。
1	介绍.		2
	1.1	设计目标	2
	1.2	外形尺寸	4
2	硬件证	设计描述	5
	2.1	管脚分配	5
	2.2	电源	8
	2.3	开关及复位	9
	2.4	SIM	9
	2.5	USB	9
	2.6	UART	9
	2.7	BOOT 模式	10
	2.8	休眠唤醒	11
	2.9	LED	12
	2.10	HSIC	13
	2.11	SDIO	
	2.12	SPI	14
	2.13	ADC	14
	2.14	I2S	14
	2.15	JTAG	14
3	模块炸	早盘及生产要求	15

# 1 介绍

## 1.1 设计目标

1.4G/1.8G 专网模块是基于 ZX297510 芯片平台设计开发,它的硬件部分主要完成的功能有:

支持 TD-LTE BAND61(1447MHz~1467MHz),Band62(1785MHz~1805MHz); 双天 线设计,一路发射双路接收,支持接收分集;

1.4G/1.8G 专网模块的 LTE 部分完全满足 3GPP R9 规范对 UE 必选项的要求。

1.4G/1.8G 专网模块支持的工作频段见下表:

表 1-11.4G/1.8G 专网模块支持的工作频段

制式	上行	下行		
LTE TDD Band61	1447-1467MHZ	1447-1467MHZ		
LTE TDD Bnad62	1785-1805 MHz	1785-1805 MHz		

### 1.2 外形尺寸

模块设计为 LCC+LGA 接口形式,具体设计外形尺寸和接口方式如下:

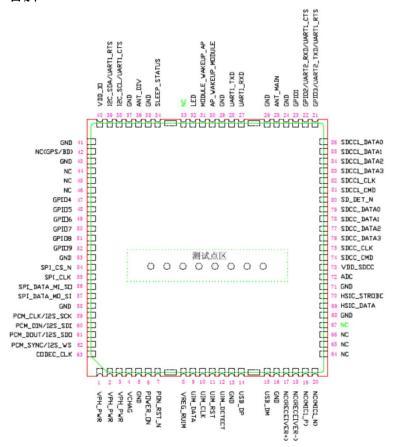
SIZE: 32mm(L)\*30mm(W)\*2.6mm(H)

Interface Type:

- (1) 天线接口: 为了更大限度的增大布线面积,采用LCC pin 形式,不采用RF 连接器。
- (2) 方向标示: pin1 的位置,由 PCB 斜角标示。
- (3) 测试点和增强散热设计: PCB 底部中间部分用于测试点和散热焊盘

# 2 硬件描述

#### 2.1 管脚



接口管脚定义如下

Pin	Pi	n Name		10	DC cl	naracteristi	is(V)	Description					
NO.	Default	MUX1	MUX2	10	Min	Тур	Max	Description					
LCC Interface													
1	VPH_PWR	-	-	PΙ	3.3	3.8	4.2	主电源输入					
2	VPH_PWR	-	-	PΙ	3.3	3.8	4.2	主电源输入					
3	VPH_PWR	-	-	PΙ	3.3	3.8	4.2	主电源输入					
4	VCHAG	JTAG_ TRST_ N	-	-	-	_	-	5V 充电电源,预留					
5	GND		-	-	-	-	-						
6	POWER_ON	-	-	I	1.3	-	5	开关模块电源,高电平上电,低电平断电。上电开机,建议和 VPH_PWR 电源直接相连接					
7	PON_RST_ N	-	_	I	_	1.8	_	模块系统复位,用于复位模块主芯 片,低电平有效					
8	VREG_RUI M	_	_	PO	_	1. 8/2. 85	_	USIM 电源输出,适应 1.8/3.0V 两种卡					
9	UIM_DATA	_	_	10	_	1. 8/2. 85	_	USIM 数据信号					

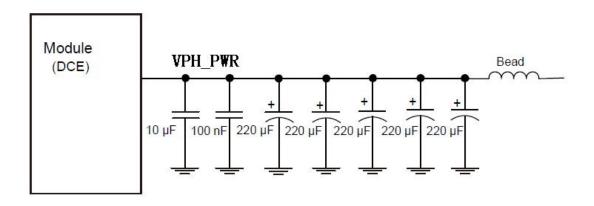
10	UIM_CLK	_	_	I	_	1. 8/2. 85	_	USIM 时钟信号
11	UIM_RST	_	_	0	_	1. 8/2. 85	_	USIM 复位信号
12	UIM_DETE CT	JTAG_ RTCK	_	Ι	_	1.8	-	USIM 热插拔检测信号
13	GND	-	-					
14	USB_DP	-	_	10				USB2. 0 差分信号线 D+
15	USB_DM	_	-	10				USB2. 0 差分信号线 D-
16	GND	-	-					
17	NC	JTAG_ TCK	-					
18	NC	JTAG_ TDO	_					
19	NC	JTAG_ TDI	_					
20	NC	JTAG_ TMS	_					
21	GPIO3	UART2 _TXD	UART1 _RTS	10	_	1.8	-	uart 当电平不一致时,主板需要增加电平转换芯片
22	GPI02	UART2 _RXD	UART1 _CTS	10	-	1.8	-	
23	GPI01	INTO	AP_SL EEP_S TATUS		-	1.8	-	AP 睡眠状态指示
24	GND	-	-					
25	ANT_MAIN	-	-	Ι				主天线
26	GND	-	-					
27	UART1_RX D	UART2 _CTS	_		-	1.8	-	
28	UART1_TX D	UART2 _RTS	_		_	1.8	_	
29	GND	-	-					
30	AP_WAKEU P_MODULE	_	_		_	1.8	-	唤醒模块信号。当电平不一致时, 建议主板用三极管转换电平
31	MODULE_W AKEUP_AP	-	-		-	1.8	-	唤醒 AP 信号。
32	LED1	-	_					指示灯信号,与 LED1 指示灯相连 上拉到 VPH_PWR 电源,串电阻调节 亮度
33	BOOT_MOD EO	-	-					启动模式配置 0
	SLEEP_ST		_	0	_	1.8	_	模块睡眠状态显示指示。
34	ATUS	_				1.0		(大)八座 成 (八心 並 八) 目 (八) 。

36	ANT_DIV	_	_	I				辅天线
37	GND	_	_					
38	I2C_SCL	UART1 _CTS	-		_	1.8	_	I2C 时钟信号
39	I2C_SDA	UART1 _RTS	-		-	1.8	_	I2C 数据信号
40	VDD_IO	-	_	P0	1.6 2	1.8	1.9 8	参考 1.8V 电源输出
					LGA	Interface		
41	NC	_	-					
42	NC	-	-					
43	GND	-	-					
44	NC	-	-					
45	NC	-	_					
46	NC	-	_					
47	GPI04	ı	-	10	ı	1.8	-	
48	GPI05	-	-	10	-	1.8	-	
49	GPI06	-	-	10	-	1.8	-	
50	GPI07	-	-	10	-	1.8	-	
51	GPI08	-	-	10	-	1.8	-	
52	NC	-	-					
53	GND	-	-					
54	SPI_CS_N	-	-		-	1.8	-	
55	SPI_CLK	-	-		-	1.8	-	
56	SPI_DATA _MI_SO	-	-		ı	1.8	_	
57	SPI_DATA _MO_SI	-	-		-	1.8	-	
58	GND	_	-					
59	PCM_CLK	I2S_C LK	-		ı	1.8	_	PCM 时钟信号
60	PCM_DIN	I2S_S DI	-		I	1.8	_	PCM 数据输入信号
61	PCM_DOUT	12S_S D0	-		ı	1.8	_	PCM 数据输出信号
62	PCM_SYNC	12S_W S	-		ı	1.8	-	PCM 同步信号
63	CODEC_CL K	-	-	0				CODEC 时钟输出
64	NC	-	_					
65	NC	-	-					
66	NC	-	_					
67	BOOT_MOD	-	-		-	1.8	-	启动模式配置 1

	E1							
68	GND	-	-					
69	HSIC_DAT A	_	-					HSIC 信号线
70	HSIC_STR OBE	I	_					HSIC 信号线
71	GND	ı	-					
72	ADC	ı	-	Ι	0	_	5	模拟信号采样
73	VDD_SDCC	-	_		_	1.8	_	T 卡 1.8V 电源。注意 T 卡电源电压 是 2.8V,使用需要增加电平转换芯 片
74	SDCC_CMD	-	-		_	1.8	-	SDIO 接口控制信号
75	SDCC_CLK	_	-		-	1.8	-	SDIO 接口时钟信号
76	SDCC_DAT A3	-	-		-	1.8	-	SDIO 接口数据信号
77	SDDC_DAT A2	I	_		_	1.8	_	SDIO 接口数据信号
78	SDDC_DAT A1	_	_		_	1.8	_	SDIO 接口数据信号
79	SDDC_DAT A0	-	_		_	1.8	_	SDIO 接口数据信号
80	SD_DET_N	-	-		-	1.8	-	SD 卡热插拔检测信号
81	SDCC1_CM D	_	_		-	1.8	-	评估暂不支持
82	SDDC1_CL K	ı	_		-	1.8	-	评估暂不支持
83	SDDC_DAT A3	_	_		-	1.8	-	评估暂不支持
84	SDDC_DAT A2	-	_		-	1.8	-	评估暂不支持
85	SDDC_DAT A1	-	_		-	1.8	-	评估暂不支持
86	SDDC_DAT A0	-	-		-	1.8	-	评估暂不支持

#### 2.2 电源

VPH\_PWR 电源是模块需要外部输入的唯一电源,电源值的范围为 3.3-4.2V,推荐值为 3.8V。工作于 GSM 最大发射功率的瞬时电流最大可以达到 2.5A,为了防止 VPH\_PWR 电源 电压值低于 3.3V,用于模块的供电能力须达到 2.5A。并推荐主板上增加至少 3 个 220uF 的 电容,如下图。

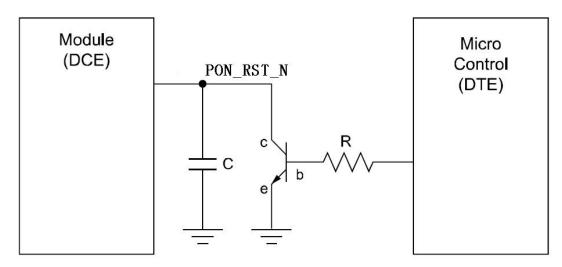


#### 2.3 开关及复位

Pin	Pi	n Name		10	DC cl	naracterist	is(V)	Description				
NO.	Default	MUX1	MUX2		Min	Тур	Max	Description				
LCC Interface												
6	POWER_ON	-	-	I	1.3	-	5	开关模块电源,高电平上电,低电平断电,内部有下拉电阻到地。上电开机,建议和 VPH_PWR 电源直接相连接				
7	PON_RST_ N	-	_	I	-	1.8	-	模块系统复位,用于复位模块主芯 片,低电平有效				

POWER\_ON 是系统开关控制管脚。该管脚为高时(不低于 1.3V),模块上电,系统运行。

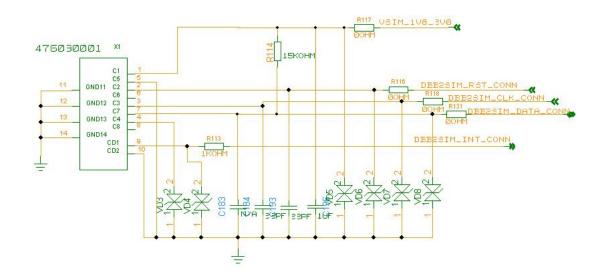
PON\_RST\_N 是系统复位管脚。当电平为低是,系统复位。该管脚电平最大电平不超过 1.8V,所以推荐如下下图所示,主板增加一个三极管,进行复位。



#### **2.4 SIM**

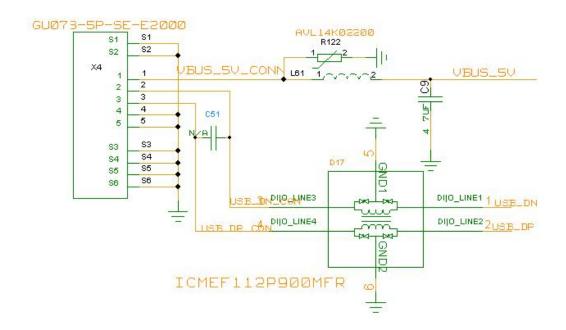
SIM 典型电路推荐如下,每个 SIM 卡管脚增加 ESD 器件防止 ESD 问题。增加电容及

电阻为了防止 EMC 问题。在做生产夹具时,B77 可以不将 SIM 卡信号线引出。



#### 2.5 USB

支持 USB2.0 协议,最高速度支持 480Mbps,可用于数据传输、软件升级、模块程序 检测。注意差分走线规则,下面电路中增加了共模滤波器,增加抗干扰能力



#### **2.6 UART**

UART接口支持硬件数据流控制,支持可编程的串行数据传输特征,支持奇、偶、Stick或无校验, 最大传输速率 4Mbps。模块可以通过 UART 接口与外界进行 AT 指令通信。

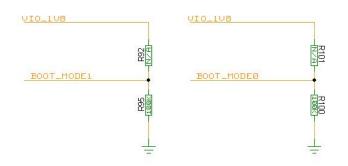
Pin	Pi	n Name		10	DC cł	naracteristi	is(V)	Decemintion			
NO.	Default	MUX1	MUX2	10	Min	Тур	Max	Description			
	LCC Interface										

21	GPI03	UART2 _TXD	UART1 _RTS	10	_	1.8	_	uart 当电平不一致时,主板需要增加电平转换芯片
22	GP102	UART2	UART1	10	_	1.8		
22	GF 102	_RXD	_CTS	10		1.0		
27	UART1_RX	UART2	_		_	1.8		
21	D	_CTS				1.0		
28	UART1_TX	UART2	_		_	1.8	_	
20	D	_RTS				1.0		
38	I2C SCL	UART1	_		_	1.8	_	I2C 时钟信号
30	120_50L	_CTS				1.0		120 11 11 11 3
39	I2C_SDA	UART1	_		_	1.8	_	
33	120_SDA	_RTS				1.0		120 3000 10 7

串口可以支持一个带流控的 uart1 和不带流控的 uart2。电平是 1.8V, 主板需要使用 3.3V uart, 主板必须增加电平转换芯片。

#### 2.7 BOOT 模式 (升级下载)

BOOT\_MODE0 和 BOOT\_MODE1 BOOT 模式选择信号。当模块不能正常工作时,用户可通过控制这两个引脚强制对模块进行 USB/HSIC 升级下载。下图是模块内部是默认下拉,就是 NAND 启动模式。



BOOT\_MODE(1:0)
00:NAND BOOT DEFULT
01:USB2,0 DEVICE
10:USB HSIC DEVICE
11:DEBUG MODE

Pin	Pi	n Name		10		naracteristi	is(V)	Description					
NO.	Default	MUX1	MUX2	10	Min	Тур	Max	Description					
					LCC	Interface							
33	BOOT_MOD E0	-	_					启动模式配置 0					
	LGA Interface												
67	BOOT_MOD E1	_	_		-	1.8	_	启动模式配置 1					

当对模块用 USB 接口进行升级时,需要弹出 DL 下载口。在升级和上电之前需要,只需将 BOOT MODE0 管脚强制上拉,连接到 1.8V 电源。

同样,当对模块用 USIC 接口进行升级时,需要弹出 DL 下载口。在升级和上电之前需要,只需将 BOOT MODE1 管脚强制上拉,连接到 1.8V 电源。

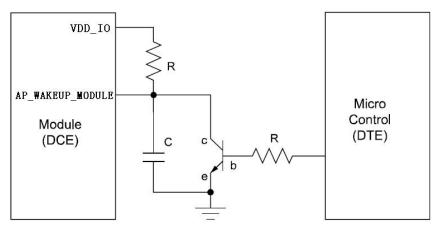
所以建议在主板和研发生产夹具上,根据升级的方式不同,留出 BOOT\_MODE0 和BOOT MODE1 的上拉到 1.8V 的开关或按钮。

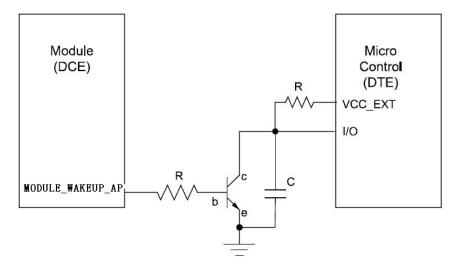
### 2.8 休眠唤醒

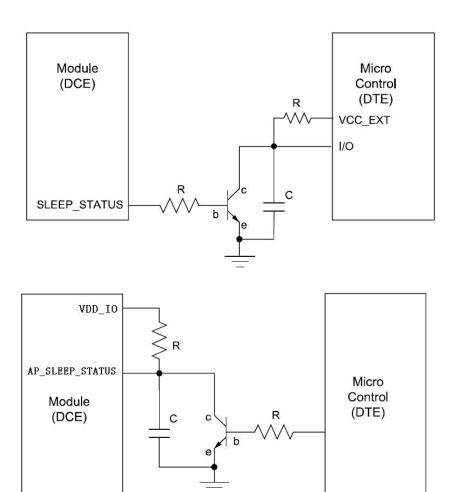
休眠唤醒功能,模块提供了四个信号线,分别是睡眠唤醒和状态显示功能。定义如下

Pin	Pi	n Name		10	DC cl	naracterist	is(V)	Description				
NO.	Default	MUX1	MUX2	10	Min	Тур	Max	Description				
LCC Interface												
			AP_SL									
23	GPI01	INT0	EEP_S		_	1.8	_	AP 睡眠状态指示				
			TATUS									
30	AP_WAKEU	_	_		_	1.8	_	唤醒模块信号。当电平不一致时,				
30	P_MODULE					1.0		建议主板用三极管转换电平				
31	MODULE_W	_	_		_	1.8	_	唤醒 AP 信号。				
31	AKEUP_AP					1.0		PER AI II 5 .				
34	SLEEP_ST	_	_	0	_	1.8	_	模块睡眠状态显示指示。				
34	ATUS					1.0		[大文/元元/V/V/0777/11日/1/0				

常常主板电平与模块板 1.8V 电平不一致情况下,可以参考以下电路加以解决。





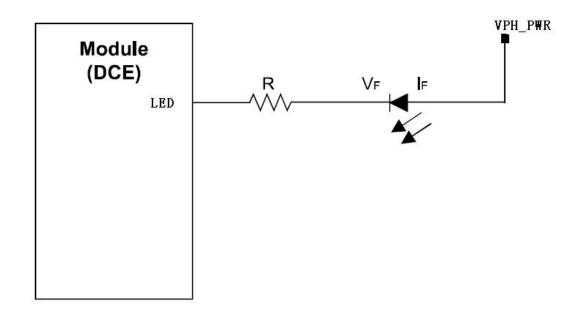


#### 2.9 LED

一个专用的 LED 引脚 (LCC PIN 31)。可用于控制 LED 显示灯,作为指示网络状态使用。

Pin	Pin Name			10	DC characteristis(V)			Description
NO.	Default	MUX1	MUX2	10	Min	Тур	Max	Description
					LCC	Interface		
								指示灯信号,与 LED1 指示灯相连
32	LED1	_	_					上拉到 VPH_PWR 电源, 串电阻调节
								亮度

下图是指示灯电路连接图,推荐直接接到 VPH\_PWR 电源上



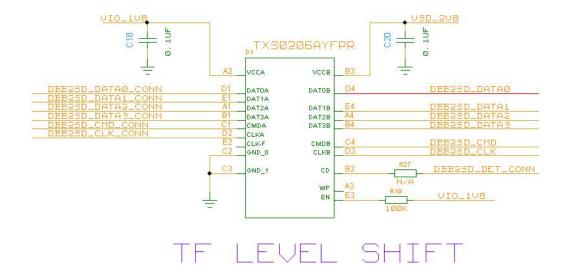
#### **2.10HSIC**

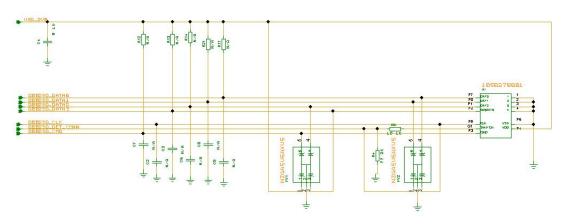
支持一组 HSIC 接口,除 GND 外共 2 个信号: HSIC\_DATA, HSIC\_STROBE。 最高速率达 480Mbps,用于连接 AP 或者 WLAN 等具有相应接口的应用芯片。

Pin NO.	Pi	10	DC characteristis(V)		is(V)	Description		
69	HSIC_DAT A	-	_					HSIC 信号线
70	HSIC_STR OBE	_	_					HSIC 信号线

### **2.11 SDIO**

SDIO 接口既可接 wifi 等器件,也可以接 T 卡。注意 T 卡电源电压是 2.8V,使用需要增加电平转换芯片。推荐电路如下。





#### 2.12SPI

略

#### **2.13ADC**

略

#### 2.14I2S

略

#### **2.15JTAG**

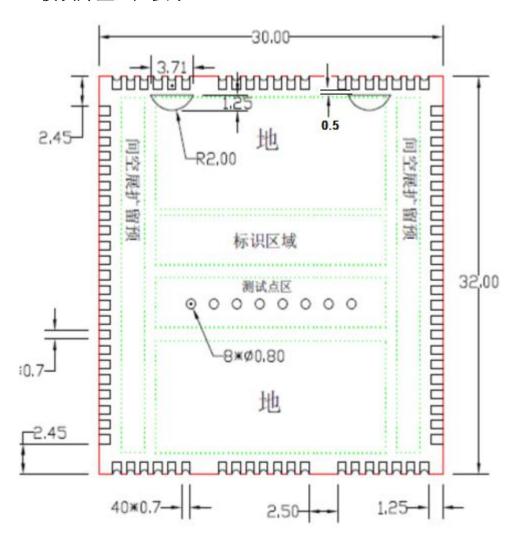
为了调试及定位问题方便,模块在以下这个管脚复用了 JTAG 功能,默认是不使用。使用需要硬件连接 0 欧姆电阻。

P	in	Pin Name			10	DC characteristis(V)			Description
N	0.	Default	MUX1	MUX2	10	Min	Тур	Max	Description
						LCC	Interface		
	12	UIM_DETE	JTAG_	_	Ι	-	1.8	-	USIM 热插拔检测信号
	12	CT	RTCK						
	17	NC	JTAG_	_					
	17		TCK						

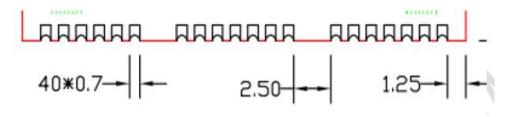
18	NC	JTAG_ TDO	-			
19	NC	JTAG_ TDI	-			
20	NC	JTAG_ TMS	-			

为了调试方便, 主板可以选择增加 JTAG 接口。

# 3 模块焊盘生产要求

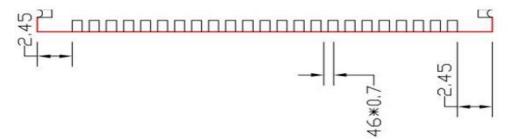


LCC 间距 0.5mm LCC 焊盘宽度 0.7mm 长 1.0mm

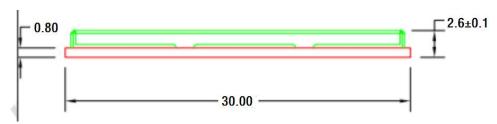


第 15 页 共 18 页

## LGA 间距 0.5mm LGA 焊盘长 1.0mm 宽 0.7mm



## PCBA 厚度



天线焊盘做半圆设计

